MANUFACTURE OF MAGNETIC THIN FILM

Patent number JP64001215 Publication date: 1989-01-05

Inventor: HARA SHINICHI; others: 05

Applicant: HITACHI LTD

Classification:

international: H01F41/14; G11B5/31

- european.

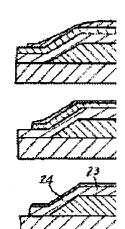
Application number, JP19870156260 19870623

Priority number(s):

Abstract of JP64001215

PURPOSE:To uniformly form the thickness of a masking material at positions and to manufacture a magnetic thin film having high dimensional accuracy by employing a plating film by a plating method as the masking material for etching the film.

CONSTITUTION:A pattern of an organic resin film 7 is formed on a substrate 1, an upper magnetic thin film 3 is deposited by a sputtering method thereon, and a copper plating film 11 is deposited in thickness of 1.5-2 times as large as the thickness of the thin film 3 by a plating method. The film 11 is coated with a photoresist 12, and etched by an ion milling method to be patterned. When the photoresist is removed and with the film 11 as a masking material the thin film 3 is etched by an ion milling method, the patterning of the thin film 3 is completed. The film 11 used for the masking material is removed by dissolving it by wet etching with aqueous ammonium persulfate solution.



⑩ 公 開 特·許 公 報 (A) 昭64 - 1215

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和64年(1989)1月5日

H 01 F 41/14 G 11 B 5/31 7354-5E C-7426-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

1

の発明の名称 磁性薄膜の製造方法

②特 願 昭62-156260

②出 願 昭62(1987)6月23日

⑫発 明 者 原 眞 一 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内

⑫発 明 者 川 辺 隆 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 鵜沼 辰之 外1名

最終頁に続く

明 細 書

発明の名称
磁性溶膜の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 平坦部及び斜面部より成り磁性薄膜上にめつき法によりめつき膜を形成し、パターニングして当故めつき膜をマスク材とし、加速粒子により前記磁性薄膜をエツチングして所定パターンの磁性薄膜を形成した後、前記マスク材を除去することを特徴とする磁性薄膜の製造方法。
 - 2. 特許請求の範囲第1項において、パターニングは磁性薄膜上に反転パターンのレジストを被設した後、めつき法によりめつき膜を形成し、その後に前記レジストを除去するものである磁性薄膜の製造方法。
 - 3. 特許請求の範囲第1項又は第2項において、 マスク材は鋼めつき膜である磁性薄膜の製造方 法。
 - 4. 特許請求の範囲第1項又は第2項において、 マスク材と磁性薄膜との間に中間膜を介設し、

所定パターンの磁性薄膜を形成した後、前記中 間膜を化学反応エッチングして前記マスク材を 磁性薄膜から除去する磁性薄膜の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

水発明は、厳しい寸法精度の要求される磁性薄膜を形成するのに好適な製造方法に関する。

[従来の技術]

Fe合金)膜よりなるが、その一方の蛸部におい てはアルミナ膜4を介在したギヤツブ5が設けら れ、このギヤツブラを用いて記録媒体である磁気 ディスクに各込み、またそれから飲み出しをする ものである。両磁性薄膜2、3の間には導体コイ ル6が貫通するように設けられている。磁性溶膜 2. 3及び遺体コイル6は有機樹脂7により締殺 されている。この有機樹脂では、磁性薄膜2、3 間の間隔が小さくなると生じるおそれのある漏れ 磁束を防ぐため、一般に約10μm以上の厚さを 必要とする。またギヤツブ5側は有機樹脂7を抜 板2に対してある角度θで傾斜させているが、そ の斜面8の基板1となす角度8が小さいと有機樹 脂7が薄い状態と等価になるため前記漏れ磁束を 生じやすくなり、薄膜磁気ヘツドの性能が低下す る。一方、上記角度8が大きいと斜面8に堆積す る上部磁性薄膜3の膜厚が十分に確保できない、 あるいは膜厚の不充分な部分で磁束が飽和し磁気 特性が悪くなる等の問題が発生する。これらの理 由により、斜面8の基板1となす角度8は一定の

範囲に限定される。この範囲は、上部磁性等膜3の堆積方法及びパターニング形状によつて異なるが、例えば後述するスパンタリング法により堆積する場合では30~45°の範囲内に最適な角度が存在することが多い。

上記の有機樹脂 7 の段差上に形成する上部磁性 薄膜 3 のパターニング方法としては、ホトレジス トで予めパターンの枠を作り、選択的にめつきし、 パターン部分を被覆した後、ドライエツチングし、 その後に被覆とレジストを除去する方法、及び全体に磁性 準膜を形成した後ホトレジストでパター ンを形成し、ウエットエッチングし、その後にレ ジストを除去する方法が代表的なものとして用い られている。

しかし、前者の選択めつき法は、レジストでパターン枠を作るため磁性薄膜の寸法精度を高くできる及所があるが、めつき法であるため磁気特性の良好な膜を得られにくいこと及び自由に概和成を選択することが困難という欠点がある。

また後者は、磁性薄膜の堆積方法にめつき法。

素者法、スパッタリング方法を用いること、スパッタリング方法を用いること、 スパッタリング方法を用いること等かがまり組成を自由にコントロールできること等かができる。 しかし、前述したように約10μm 限力に形成される有機樹脂 7 の段差上に形成 3 及び斜面部 2 4 よりなる 磁性 薄膜 3 をウエットエッチングすることから、 磁性 薄膜 は レンスト 端の下部まで 没入エッチング され、 欠点がある。

また、磁性薄膜は、鉄、ニッケル、コバルトを 基にした合金である場合が多いが、この合金を特 度が高いと考えられる反応性イオンエッチングで パターニングしようとしても、これらの元素と反 応して蒸気圧の高い化合物を作る供給ガスはほと んどなく、実用上は不可能といえる。

そこで、加速したイオンピームあるいは粒子ピームを照射して物理的なスパツタリング現象によ リエツチングするイオンミリングといわれる手法 によりパターニングすることが行われている。 (発明が解決しようとする問題点)

しかし、マスク材に用いるホトレジストの側壁 にエツチングによりスパツタされた粒子が付着し、 ホトレジスト除去後もそのまま残るという問題が 発生しやすい。

本発明の目的は、薄膜磁気ヘッド等に用いられる平坦部及び斜面部を持つ磁性薄膜を高精度にパ ターニングする方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明に係る磁性薄膜の製造法は、平坦部及び 斜面部よりなる磁性薄膜上にめつき法によりめつ

膜7のパターンを形成し、その上に上部磁性薄膜 3をスパツタリング法又はその他の方法により堆 **積し、更に上部磁性稼膜3のマスク材となる銅の** めつき膜11を該磁性膜3の膜厚の1.5~2 倍 位の厚さでめつき法により堆積したものの断面で ある。同図(b) はホトレジスト12をめつき腹1 1上に塗布し、それを露光現像した後の断面であ る。同図(b) に示すようにホトレジスト12を形 成した後、銅のめつき腹11をイオンミリング法 によりエツチングしてパターニングする. このと きイオンミリングに用いるガスを通常のアルゴン から、アルゴンに少量(0.5~20%) の酸素を 混合したガスにすることにより、有機物のホトレ ジスト12が酸素で分解されるため、該ホトレジ スト12の個壁への、エツチングされためつき膜 11のスパツタ粒子の堆積を助止することができ

鋼のめつき膜11をエツチングする $^{\text{V}}$ ホトレジスト12が薄く残つた同図(c) の構造となる。この後、ホトレジストを除去し、めつき膜11をマス

き膜を形成し、パターニングして当該めつき膜をマスク材とし、加速粒子により前記磁性符膜をエッチングして所定パターンの磁性辞膜を形成した 後、前記マスク材を除去するものである。

(4EM)

めつき法により形成されるめつき膜は、磁性神 膜の平坦部と斜面部とで同等の膜厚となるため、 このめつき膜をパターニングして形成したマスク 材も各所で同等の膜厚となる。したがつて、この マスク材の膜厚をマスク材としての役割を果たし 得る最小値に設定することが可能となるため、磁 性神膜の平坦部及び斜面部のいずれのマスク材も、 その側壁に磁性海膜のエッチングされたスパッタ 粒子が再付着する恐れを大幅に低減することが可 能となる。

(尖施例)

以下、本発明を具体的実施例により詳細に説明 する。

第1図は本発明によるプロセスの一例を示した 断面図である。同図(a) は基板1の上に有機樹脂

ク材にして磁性溶膜3をイオンミリング法でエツチングすると同図(d) に示す形状となり、上部磁性溶膜3のパターニングが完了する。マスク材に使用した銅のめつき膜11の除去は過硫酸アンモニウム系水溶液によるウエツトエツチングにより溶解させて行なう。

上記のプロセスを採用すると磁性薄膜3の斜面部24のマスク材の厚さが平坦部23のマスク材と同等となるため、薄膜磁気ヘッドの特性に最も 影響のある先端部分の磁性薄膜の形状を精密に作 駆することができる。

第2図は木発明の他の実施例を示したものである。同図(a) は基板1の上に先ず有機樹脂膜7のパターンを形成し、その上に上部磁性膜3を埋現し、更にホトレジスト12を強布、露光及び現像した段階の断面図である。同図(a) に示すホトロシスト12のパターン形状は目的とする上部磁体では、銅のめつき膜11を電気めつきにより形成すると、同図(b) に示すように目的とする上部磁

性薄膜3のパターン形状通りのめつき膜11のパターンが得られる。次にホトレジスト12を除去すると同図(c) に示すようにマスク材が完成する。最後にこのめつき 11をマスク材にしてイオンミリング法により上部磁性薄膜3をエツチングし、同図(d) に示す所面構造を得る。この後、残つためつき膜11を除去する。

本実施例によれば、めつき酸21にニッケル等の磁性膜であつて且つ上部磁性薄膜3と週択エッチングできない素材をマスク材に用いることができる。ニッケルは銅よりイオンミリング時のエン材にカウンで達し、最終の磁性薄膜のパターンをお破性することができる。ここで、リフトオフに 育度 化することができる。ここで、リフトオフ は に 川いる中間 膜22は 磁性 であればよく、例えば 銅。アルミニウム等が使用可能である。

尚、以上の説明においては、マスク材としてのめてき膜と、そのマスク材を除去するエッチング被が、それぞれCu、過鏡酸アンモニウム系水溶液である場合を示したが、この組合せに厚又はれるものではない。磁性溶膜とは合金をするのではないないは、前になって利用では、マスク材を磁性溶膜と関係が関係である。磁性溶膜がNiードe合金系のものである場合のめつき酸とエッチ

本発明を更に発展させた実施例を第3図に示す。 同図において、上部磁性溶膜3とめつき膜21の 間にリフトオフ用の中間膜22を設ける。同図は めつき膜21をマスク材として用い上部磁性溶膜 3をパターニングした後の断面を示したものであ るが、この後、中間膜22を化学反応エッチング することによりめつき膜21をエッチングすること となく上部磁性溶膜3から除去することができる。

ング被の他の組合せ例として下の表のものが挙げられる。

从

めつき以	めつき被	エツチング被
Λ g	シアン化銀系	硝酸系水溶液
Λu	シアン化金系	ョウ素系 "
Мп	硫酸マンガン系	塩酸系 "
Zn	颇改亚纷系	硝酸系 "
Sn	硫酸スズ系	硝酸系 "
РЬ	ホウフツ化鉛系	硝酸系 "

(発明の効果)

本発明によれば、磁性薄膜のエッチングに対するマスク材としてめつき法によるめつき膜を用いるので、該マスク材の膜厚を各所で均等にすることができ、寸法符度の高符度な磁性薄膜例えば薄膜磁気ヘッドを作製することができる。

4. 図面の簡単な説明

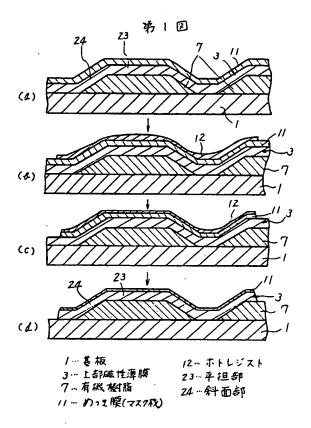
第1 図(a) 乃至(d) は本発明の一実施例を説明するための工程を示す断面図、第2図(a) 乃至(d) は本発明の他の実施例を説明するための工程

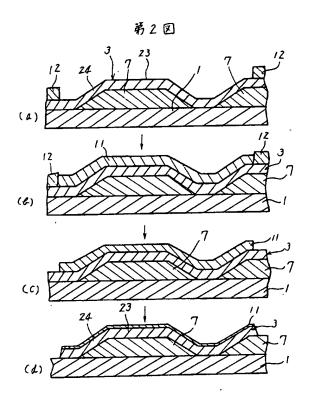
特開昭64-1215(5)

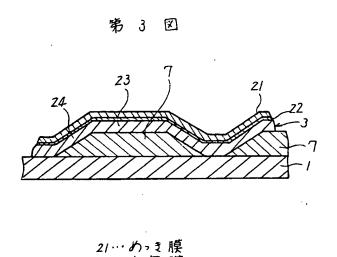
を示す断面図、第3図は更に他の実施例を示す断面図、第4図は薄膜磁気ヘンドの構造を説明するための断面図である。

1 … 括板、 2 , 3 … 磁性薄膜、 7 … 有機樹脂膜、 1 1 … めつき膜、 1 2 … ホトレジスト、 2 1 … めつき膜、 2 2 … 中間膜、 2 3 … 平坦部、 2 4 … 斜面部。

代理人 弁理士 物沼辰之

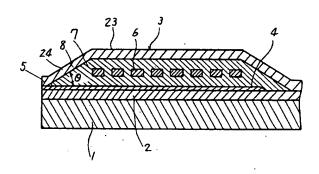






22…中间膜

第 4 図



/…基板 5…ギャッア 2…下部磁性海膜 6…事体コル 3…上部磁性海膜 7…有核樹脂

4…アルミナ膜

第1頁の続き

②発明者 華園 雅信 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

究所内

田原工場内